

25. *Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications*

Norma amerykańska dyskutująca problem połączeń wyrównawczych w budynkach wyposażonych w infrastrukturę teleinformatyczną.

26. **(PN-)EN 50174-1**

27. *Information technology – Cabling installation. Part 1: Specification and quality assurance*

28. *Technika informatyczna – Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości*

Norma europejska z roku 2000 (Polska Norma z roku 2001), w której przedstawione są podstawowe wytyczne specyfikacji systemów okablowania strukturalnego, wymagania dotyczące dokumentacji i administrowania okablowaniem oraz zalecenia konserwacji okablowania.

29. **(PN-)EN 50174-2**

30. *Information technology – Cabling installation. Part 2: Installation planning and practices inside buildings*

31. *Technika informatyczna – Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków*

Norma europejska z roku 2000 (Polska Norma z roku 2001) opisująca podstawowe wymagania dotyczące planowania, implementacji i obsługi okablowania strukturalnego. Przeznaczona jest dla osób zajmujących się zlecaniem wykonania, wykonywaniem oraz nadzorem nad instalacją okablowania.

32. **PN-EN 50310**

33. *Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym*

Polska norma opracowana przez PKN, Komitet Techniczny nr 173 na podstawie normy EN 50310: 2002. Zagadnienia uziemiania i połączeń wyrównawczych dla sprzętu informatycznego w budynkach omawiane są pod kontem spełnienia wymagań bezpieczeństwa, niezawodności działania i kompatybilności elektromagnetycznej.

Normy pomiarowe okablowania strukturalnego:

34. **Telecommunications Systems Bulletin 67: 1995**

35. *Transmission Performance Specifications for Field Testing of Twisted-Pair Cabling Systems*

36. **EN 50346: 2002**

37. *Information technology – Cabling installation – Testing of installed cabling*

Norma europejska definiująca procedury pomiarowe parametrów systemów okablowania strukturalnego miedzianych symetrycznych i światłowodowych